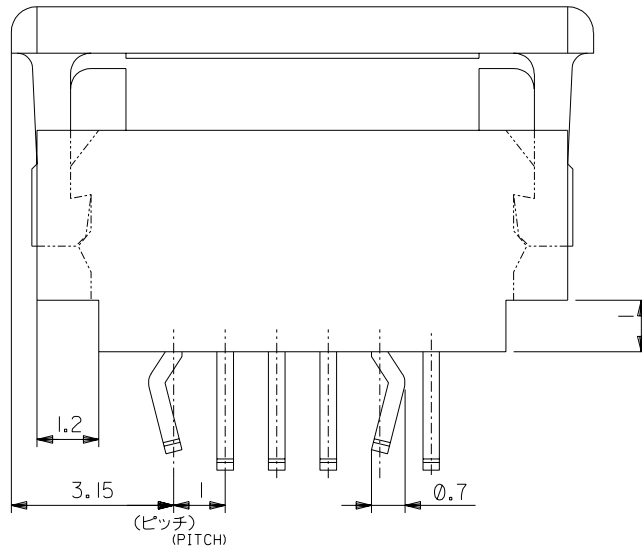
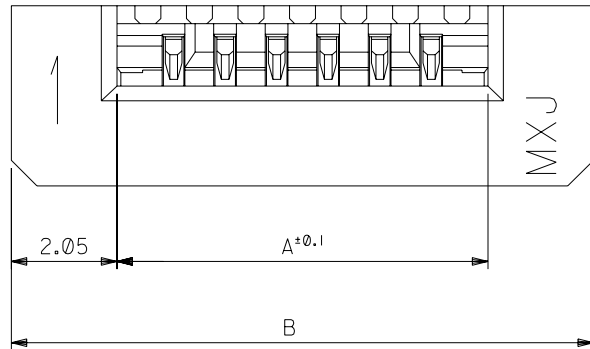
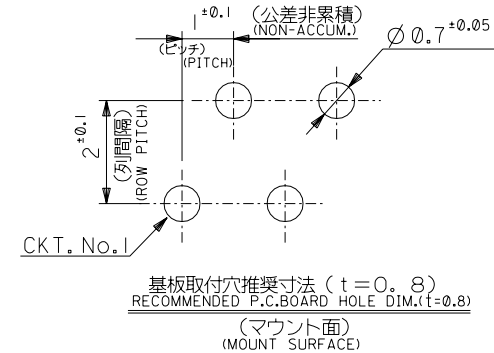
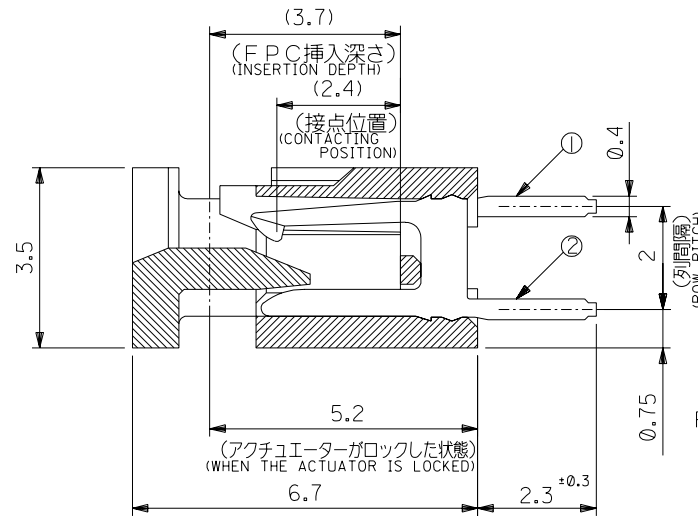


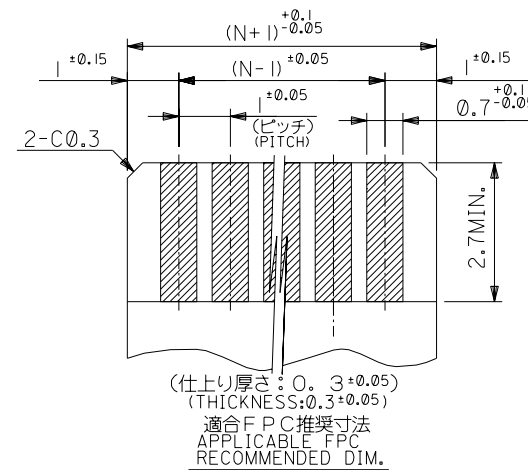


- 注記: ① CKT. No. 1を基準に偶数番目のソルダーテール。
NOTES: EVEN NUMBER SOLDER TAIL.
② CKT. No. 1を基準に奇数番目のソルダーテール。
ODD NUMBER SOLDER TAIL.
3. 材 料:
MATERIAL:
ターミナル: リン青銅 ニッケル下地鍍ビスマスメッキ (t=0.32)
TERMINAL: PHOS-BRO. TIN-BISMUTH OVER NICKEL PLATING (t=0.32)
ハウジング: 66ナイロン, UL94V-0
HOUSING: 66NYLON, UL94V-0
アクチュエーター: ポリエステル, UL94V-0
ACTUATOR: POLYESTER, UL94V-0
4. 本製品は52030-**-20の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52030-**-20.



FPCのついで:
打抜き方向は導体側から補強板側を推奨致します。
補強フィルム材質はポリイミドを推奨致します。
接着剤は熱硬化剤を推奨致します。

ABOUT FPC:
RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION : FORM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER BOARD SIDE.
RECOMMENDED MATERIAL :
STIFFENER FILM : POLYIMIDE
BONDING AGENT : THEROSETTING BONDING AGENT



35.3	31.2	52030-3026	30
33.3	29.2	-2826	28
31.3	27.2	-2626	26
29.3	25.2	-2426	24
27.3	23.2	-2226	22
25.3	21.2	-2026	20
23.3	19.2	-1826	18
21.3	17.2	-1626	16
19.3	15.2	-1426	14
17.3	13.2	-1226	12
15.3	11.2	-1026	10
13.3	9.2	-0826	8
11.3	7.2	-0626	6
9.3	5.2	52030-0426	4

MODEL NO.	52030-**-26	B	A	MATERIAL NO.	極 数 CKT.
-----------	-------------	---	---	--------------	-------------

				材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
				適用電線範囲 WIRE RANGE	—//—	TITLE 名称	
				被覆外径 INS. RANGE		I.O FPC CONN. Z.I.F. (ST.)	
				DRAWN BY '04/03/12 H.KAWABATA	CHK'D BY '04/03/12 K.TOJO	-LEAD FREE-	
				APP'D BY '04/03/12 M.SASAO	尺 度 SCALE	DWG. NO.	
						SD-52030-016	
						REV	
						0	

角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER	±0.3
10以上 30未満 OVER UNDER	±0.25
10未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
0	新規作成 (J2004-3077) RELEASED	H.K. K.T.	'04/03/12

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Molex:](#)

[52030-2826](#)